

东田加固便携机

DT-S1427AD-Q670

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

intel Q670芯片组

支持12代
英特尔酷睿处理器

内存最大支持128G

6个PCIE
1个PCI2个千兆网口
(1个2.5G)8个USB接口
(6个USB3.0)

100键键盘+触摸板

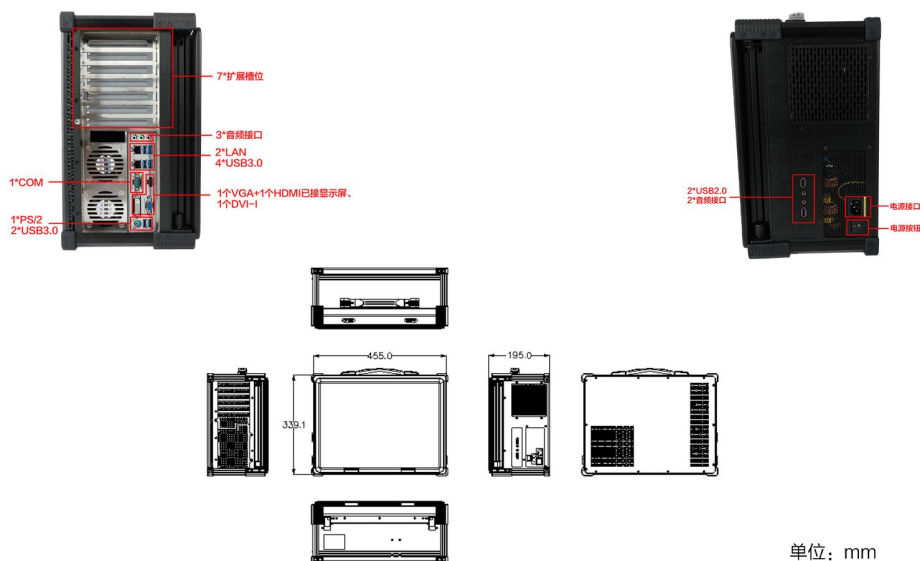
2个17.3" 显示屏
分辨率1920*1080

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	2个17.3寸显示屏、分辨率1920*1080、亮度300cd/m²可选500cd/m²
键盘	100键键盘+触摸板
摄像头	——
芯片组	intel Q670 芯片组
CPU	LGA1700, 支持英特尔酷睿12代/奔腾/赛扬桌面处理器, 最大CPU TDP: 8+8 Core 125W
显示	1个VGA+1个HDMI已接显示屏、1个DVI、1个eDP
内存	4个DDR4 Non-ECC U-DIMM内存插槽3200 MHz最大支持128G
存储	4个SATA3.0支持 RAID 0/1/5/10, 1个M.2 M-key2242/2280 (PCIe x4 GEN4 NVMe/SATA SSD)
网络	1个Intel i225-V 2.5G千兆网口, 1个Intel i219-V千兆网口
扩展	2个PCIeX16 (PCIe 8X, GEN4) 插槽、3个PCIeX4 (PCIe 4X, GEN4) 插槽、 1个PCIe x4 (PCIe 4X, GEN3)、1个PCI插槽、1个M.2 E-key 2230支持WIFI/蓝牙
COM	1个RS232 (后置I/O)、3个RS232 (COM2/5/6需内部引出可选)、 1个RS232/422/485 (COM3需内部引出可选)、1个RS232/485 (COM4需内部引出可选)
USB	6个USB3.0 (TYPE-A, 后置 IO)、2个USB3.0 (需内部引出可选)、 4个 USB2.0 (需内部引出可选)、1个USB2.0内部垂直
I/O接口	1个PS/2、6个USB3.0、1个DVI-I、1个VGA+1个HDMI已接显示屏、1个COM、2个RJ45、 5个音频接口、2个USB2.0、7个扩展槽位、1个电源接口
音频	后置I/O(Mic,Line-out,Line-in)、机身 (line-out、mic)
声卡	Realtek Audio HDA Codec
机箱尺寸	455*339*195mm (宽*深*高), 不含包角和提手
整机重量	约14kg
电源	标配550W、可选650W、850W、1000W
支持系统	Windows10/11、Linux
温度	工作温度 0~60℃
机箱颜色	默认黑色, 可选配军绿色



单位: mm

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
 网址：www.dongtiantech.com
 电话：0571-88855790/91

更多产品信息
 请扫描二维码

